

# 第 12 回 有機/無機接合研究委員会

日時：2022 年 3 月 25 日（金）13:00～16:10  
オンライン開催

## プログラム

---

12:45～受付開始

司会 松嶋 道也（大阪大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

「自動車における構造用接着技術の動向と課題」（40 分）

○麻川 元康, 山本 研一（マツダ(株)）

13:50～13:55 休憩・準備

13:55～14:35

「高接着力・高信頼性の重要なファクターとは？

～銅部材への表面処理からのアプローチ～」（40 分）

○佐藤 牧子, 寺木 慎（ナミックス(株)）

14:35～14:45 休憩・準備

司会 森 三樹（(株)東芝）

14:45～15:25

「熱硬化性樹脂成形材料／金属接合界面の

粗化部材料充填性に対する定量的評価手法の検討」（40 分）

○落合 由貴, 小泉 浩二, 望月 俊佑, 加々良 剛志（住友ベークライト(株)）

山部 昌, 田中 宏明, 瀬戸 雅宏（金沢工業大学）

15:25～15:30 休憩・準備

15:30～16:10

「チップオンウェハ Cu-Cu ハイブリッド接合のための薄膜接着材料」（40 分）

○中村 雄三, 茅場 靖剛, 鎌田 潤, 河関 孝志, 高村 一夫（三井化学(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

---

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 有機/無機接合研究委員会